

# Blue Laser Diode in TO38 ICut Bauform Blue Laser Diode in TO38 ICut Package

## PL T4 NSB



### Besondere Merkmale

- Typ. Emissionswellenlänge 450nm
- Effiziente Strahlungsquelle für Dauerstrich- und gepulsten Betriebsmodus
- Transversal Monomode Halbleiterlaser
- Hohe Modulationsbandbreite
- Miniaturisiertes TO38 ICut Gehäuse
- Laserdiode isoliert gegen Gehäuse

### Anwendungen

- Laserprojektion
- Instrumentierung
- Bio- und Medizintechnik
- Holographie
- Messtechnik

### Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, sichtbare Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden.

### Features

- Typ. emission wavelength 450nm
- Efficient radiation source for cw and pulsed operation
- Single transverse mode semiconductor laser
- High modulation bandwidth
- Miniaturized TO38 ICut package
- Laser diode isolated against package

### Applications

- Laser projection
- Instrumentation
- Biomedical Applications
- Holography
- Metrology

### Safety Advice

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated visible light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions found in IEC 60825-1 "Safety of laser products".



**ATTENTION - Observe Precautions For Handling - Electrostatic Sensitive Device**

Typ Type	Opt. Ausgangsleistung <sup>1)</sup> Optical Output Power <sup>1)</sup> $P_{op}$ (mW)	Bestellnummer Ordering Code
PL T4 NSB	50	Q65110A8642

**Grenzwerte**

Betrieb ausserhalb dieser Bedingungen kann das Bauteil schädigen

**Maximum Ratings**

Operation outside these conditions may damage the device

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Values		Einheit Unit
		min.	max.	
Max. Opt. Ausgangsleistung <sup>1)2)</sup> Max. Optical Output Power <sup>1)2)</sup>	$P_{opmax}$	–	80	mW
Betriebsstrom Operating Current	$I_F$	–	120	mA
Betriebstemperatur Operating Temperature	$T_{Case}$	+ 10	+ 70	°C
Lagertemperatur Storage Temperature	$T_{stg}$	- 40	+ 85	°C
Sperrspannung Reverse Voltage	$V_R$	–	2	V
Löttemperatur max. 10 sec. Soldering Temperature max. 10 sec.	$T_{solder}$	–	260	°C

1) Optische Leistungsmessungen beziehen sich auf eine Messung mittels Ulbrichtkugel  
Optical power measurements refer to an integrating sphere

2) Maximal erlaubte optische Ausgangsleistung bei allen Betriebsbedingungen.  
Maximum allowed optical output power at all allowed operating conditions.

Laserkennwerte ( $T_{\text{case}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )

## Laser Characteristics

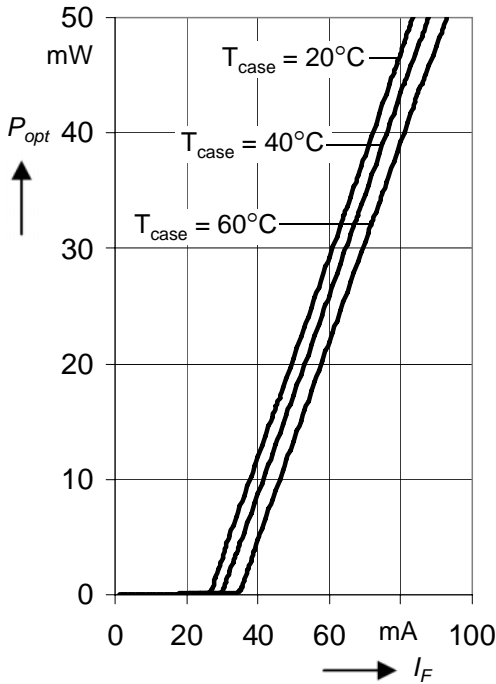
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Values			Einheit Unit
		min.	typ.	max.	
Zentrale Emissionswellenlänge <sup>3)</sup> Emission Wavelength <sup>3)</sup>	$\lambda_{\text{peak}}$	440	450	460	nm
Spektrale Breite (Halbwertsbreite) <sup>3)</sup> Spectral Width (FWHM) <sup>3)</sup>	$\Delta\lambda$	–	2	–	nm
Schwellstrom Threshold Current	$I_{\text{th}}$	–	30	60	mA
Betriebsstrom <sup>3)</sup> Operating Current <sup>3)</sup>	$I_{\text{F}}$	–	80	120	mA
Betriebsspannung <sup>3)</sup> Operating Voltage <sup>3)</sup>	$V_{\text{F}}$	–	5.5	6.5	V
Strahldivergenz (FWHM) <sup>3)</sup> Beam Divergence (FWHM) <sup>3)</sup>	$\theta_{\parallel} \times \theta_{\perp}$	4x15	7x21	15x25	deg
Polarisation <sup>3)</sup> Polarization <sup>3)</sup>	$P_{\text{gr}}$	20:1		–	
Modulationsfrequenz Modulation Frequency	$f$	–	>100	–	MHz

<sup>3)</sup> Standardbetriebsbedingungen beziehen sich auf  $P_{\text{op}}=50\text{mW}$  Ausgangsleistung.  
Standard operating conditions refer for to an output power of  $P_{\text{op}}=50\text{mW}$

**Optische Ausgangsleistung**

**Optical Output Power**

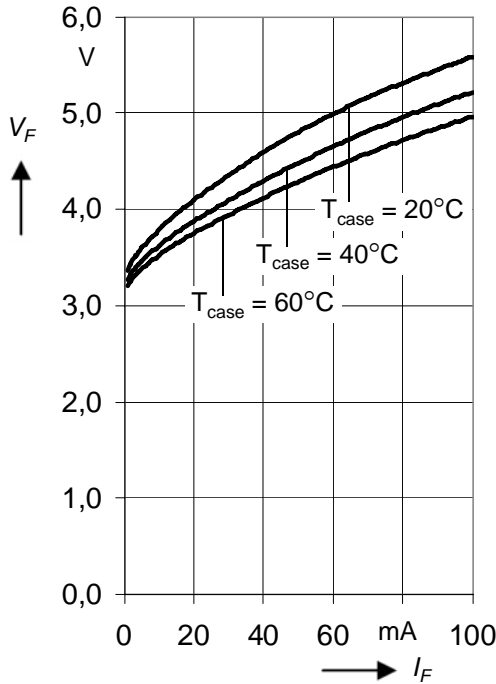
$P_{opt} = f(I_F)$



**Betriebsspannung**

**Operating Voltage**

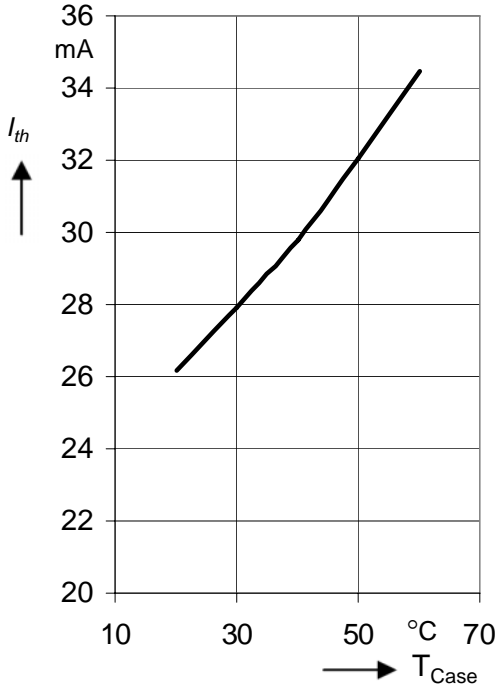
$V_F = f(I_F)$



**Schwellstrom**

**Threshold Current**

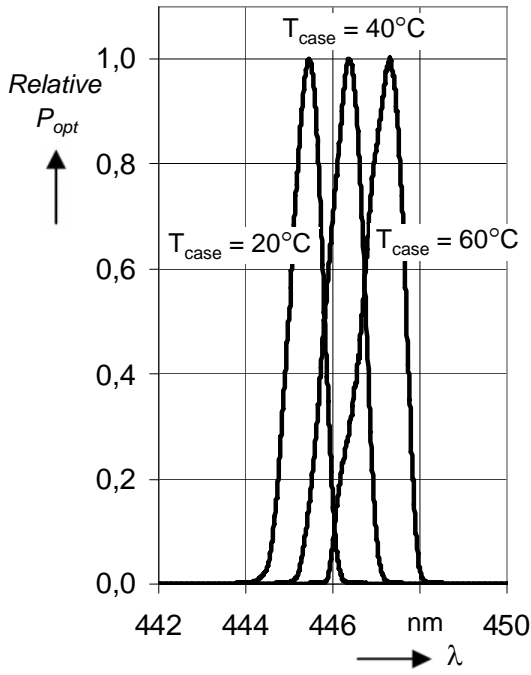
$I_{th} = f(T_{Case})$



**Zentrale Emissionswellenlänge**

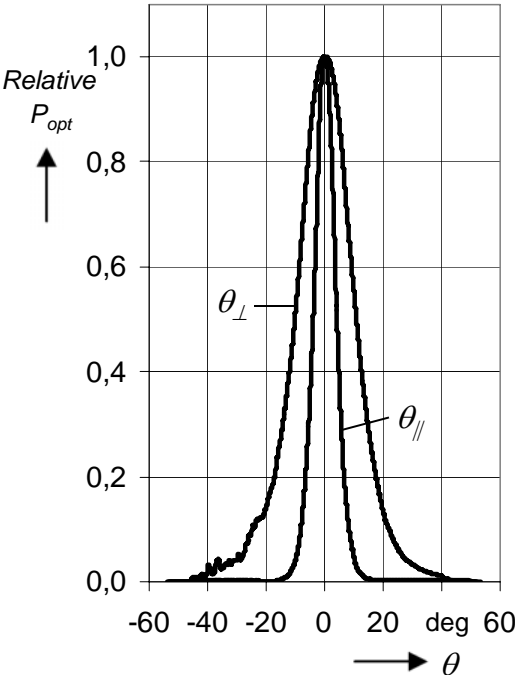
**Emission Wavelength**

$\lambda = f(T_{Case})$



**Strahldivergenz**  
**Beam Divergence**

$P_{opt} = f(\theta), T_{Case} = 25^{\circ}C$



---

**Wichtige Hinweise zum Betrieb der Laserdiode:****a) Lasersicherheit:**

Die Laserdiode wurde in **Klasse 3B gemäß der IEC-Norm 60825-1** eingruppiert. Die von der Laserdiode tatsächlich emittierte Strahlung hängt in erster Linie von den Betriebsbedingungen ab.

**b) Elektrischer Betrieb:**

OSRAMs Laserdioden sind mit dem Ziel höchster Leistung und Zuverlässigkeit gefertigt. Der Betrieb der Laserdiode oberhalb der im Datenblatt angegebenen Maximalwerte kann jedoch die Leistung und die Zuverlässigkeit erheblich beeinträchtigen. Daher sollte die Laserdiode auch mit einer möglichst rauscharmen Stromversorgung betrieben werden. Die Laserdiode ist sehr empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD). Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen.

**c) Verarbeitungshinweise:**

Ein geeignetes Wärmemanagement ist ausschlaggebend für eine lange Lebensdauer der Laserdiode. Auf Grund des Designs wird die in der Diode erzeugte Wärme hauptsächlich über die Grundplatte des Gehäuses abgeführt. Es muss sichergestellt sein, daß eine ausreichend gut wärmeleitende Verbindung zwischen der Diodengrundplatte und dem Kühlkörper besteht.

**Important notes of operation for laser diode:****a) Safety of laser product:**

The laser diode is classified in **class 3B acc. IEC 60825-1**. The actual laser light emitted by the laser diode strongly depends on the mode of operation.

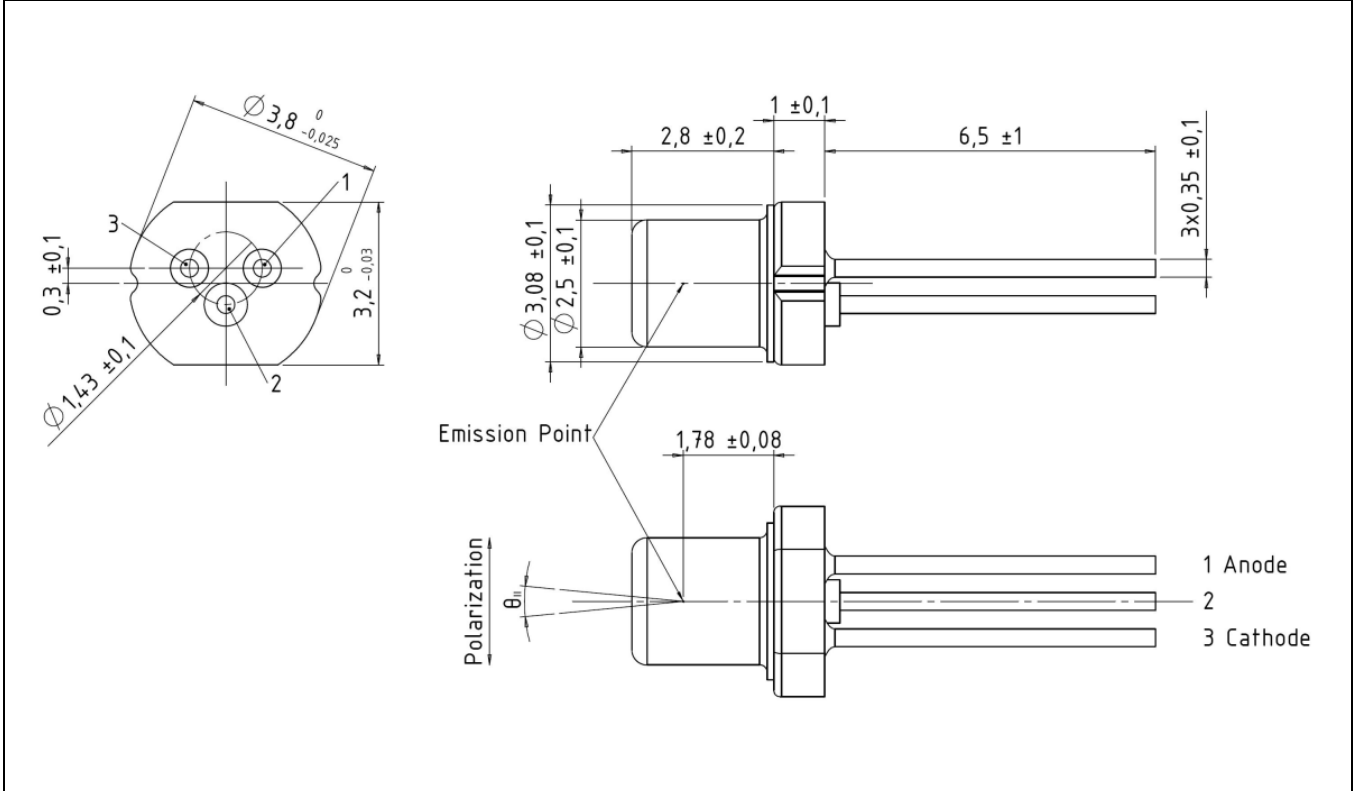
**b) Electrical operation:**

OSRAMs laser diodes are designed for maximum performance and reliability. Operating the laser diode above the maximum rating even for very short periods of time can damage the laser diode or reduce its lifetime. The laser diode must be operated with a suitable power supply with minimized electrical noise. The laser diode is very sensitive to electrostatic discharge (ESD). Proper precautions must be taken.

**c) Mounting instructions:**

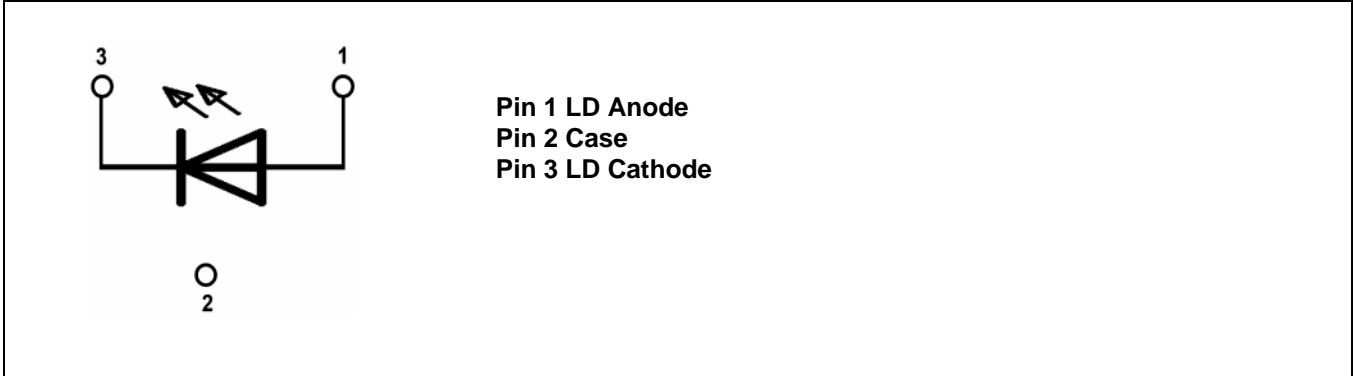
In order to maintain the lifetime of the laser diode proper heat management is essential. Due to the design of the laser diode heat is dissipated only through the base plate of the diode's body. A proper heat conducting interconnection between the diodes base plate and the heat sink must be maintained.

**Maßzeichnung  
Package Outlines**



Maße in mm / Dimensions in mm

**Pinbelegung  
Pin Connection**



Published by  
OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)  
© All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components, may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of OSRAM OS.

A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.



**Revision History:**

Previous Version:

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change

